

世界半導体製造装置統計 Worldwide SEMS Report

2023年の世界半導体製造装置販売額は前年比1%減の1,062億ドル

東京 2024年4月11日 - 日本半導体製造装置協会が発表した2023年の世界半導体製造装置販売額は、前年比1%減の1,062億ドルでした。

地域別では、中国が前年比で29%増の366億ドルとなり、4年連続の1位となりました。前年3位の韓国は、前年比で7%減少したものの、台湾を抜いて2位に浮上しました。前年2位の台湾は、前年比27%減少し、3位となりました。地域別の成長率では、北米が前年比で15%増と中国に次ぐ高い伸びを記録しています。

この統計は、SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) と協同で、世界95社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計したものです。

2023年と2022年の地域別の販売額と前年比成長率は下表の通りです。

(単位: 10億US\$)

年 月 地 域	2023CY 1~12月	2022CY 1~12月	2023CY/2022CY 前年比成長率
日本	7.93	8.35	-5%
北米	12.05	10.48	15%
欧州	6.46	6.28	3%
韓国	19.94	21.51	-7%
台湾	19.62	26.82	-27%
中国	36.60	28.27	29%
その他	3.65	5.95	-39%
合 計	106.25	107.64	-1%

★出所 SEAJ (日本), SEMI (北米、欧州、その他)・SEMIジャパン

★数字を丸めたため、合計は地域値の合計と一致しない場合があります。

お問い合わせ先:

事務局長 兼 広報部長 小林 章秀 (こばやし あきひで)

E-mail: akobayashi@seaj.or.jp

TEL: 03-3261-8261 Web: <http://www.seaj.or.jp>